



**2018年3月期  
第2四半期  
決算説明会**

2017年11月7日

**TOWA株式会社**

# 本日の主な説明内容

- 1. 2018年3月期 上期実績**
- 2. 2018年3月期 通期見込**
- 3. 2018年3月期 下期取組み**

# 本日の主な説明内容

- 1. 2018年3月期 上期実績**
2. 2018年3月期 通期見込
3. 2018年3月期 下期取組み

# 2018年3月期 第2四半期 連結業績結果（前年比）

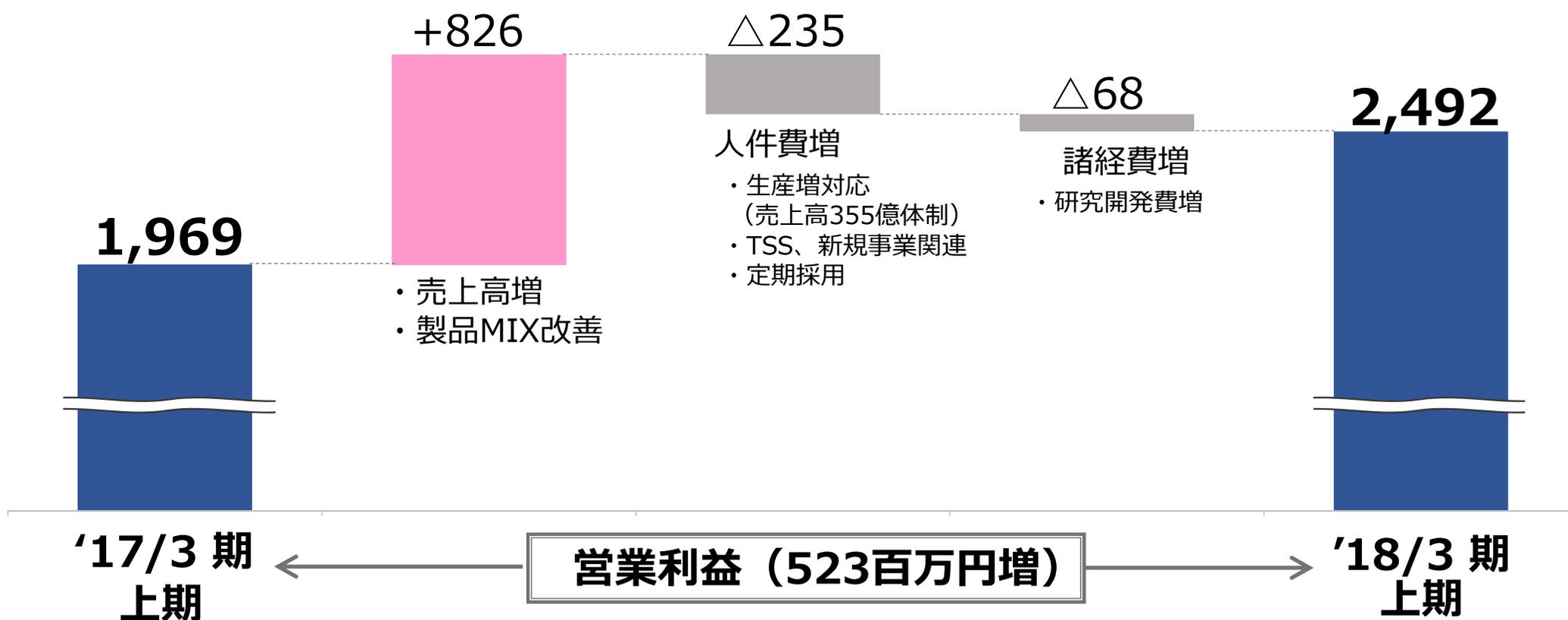
（単位：億円）

	2017/3期 2Q実績	2018/3期 2Q実績	増減額	前年比
売上高	141.5	156.0	+ 14.5	+ 10.3%
営業利益	19.6	24.9	+ 5.3	+ 26.6%
経常利益	20.4	24.7	+ 4.3	+ 21.0%
当期純利益	16.0	16.5	+ 0.5	+ 3.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

# 連結營業利益 増減要因分析（前年同期比較）

（単位：百万円）



# 2018年3月期 第2四半期 連結業績結果（計画比）

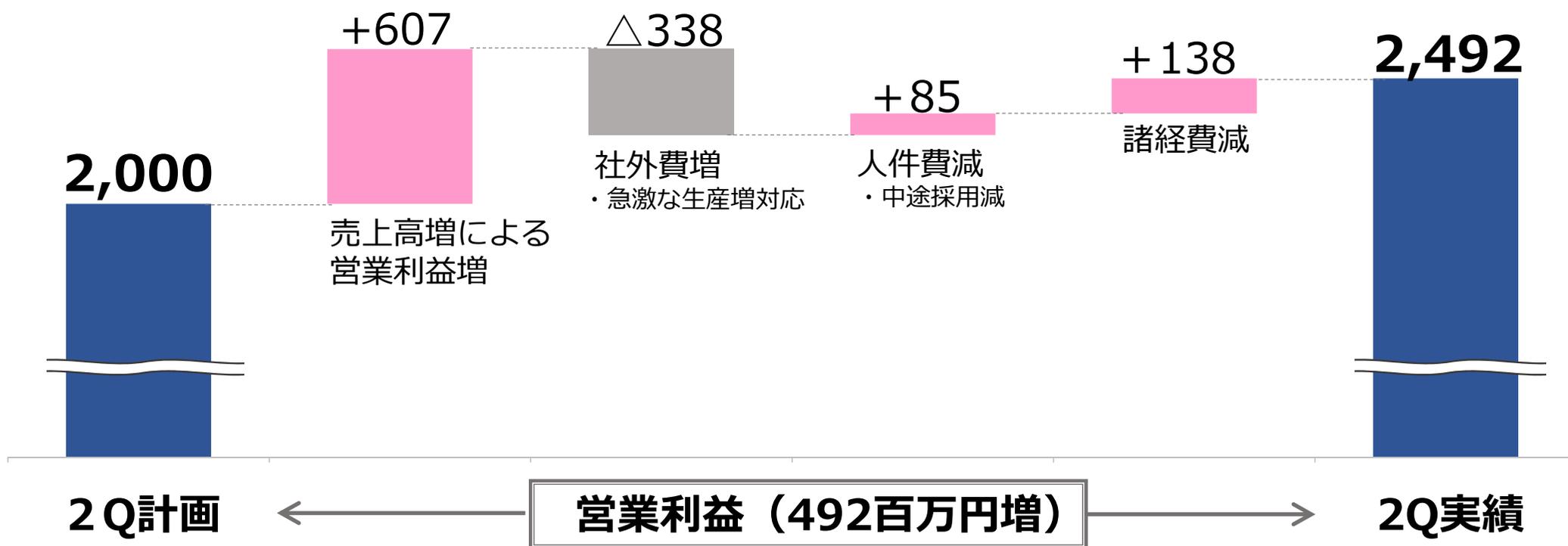
（単位：億円）

	2 Q計画	2 Q実績	増減額	計画比
売上高	145.0	156.0	+ 11.0	+ 7.6%
営業利益	20.0	24.9	+ 4.9	+ 24.5%
経常利益	21.0	24.7	+ 3.7	+ 17.6%
当期純利益	14.5	16.5	+ 2.0	+ 13.8%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

# 連結営業利益 増減要因分析（対計画比）

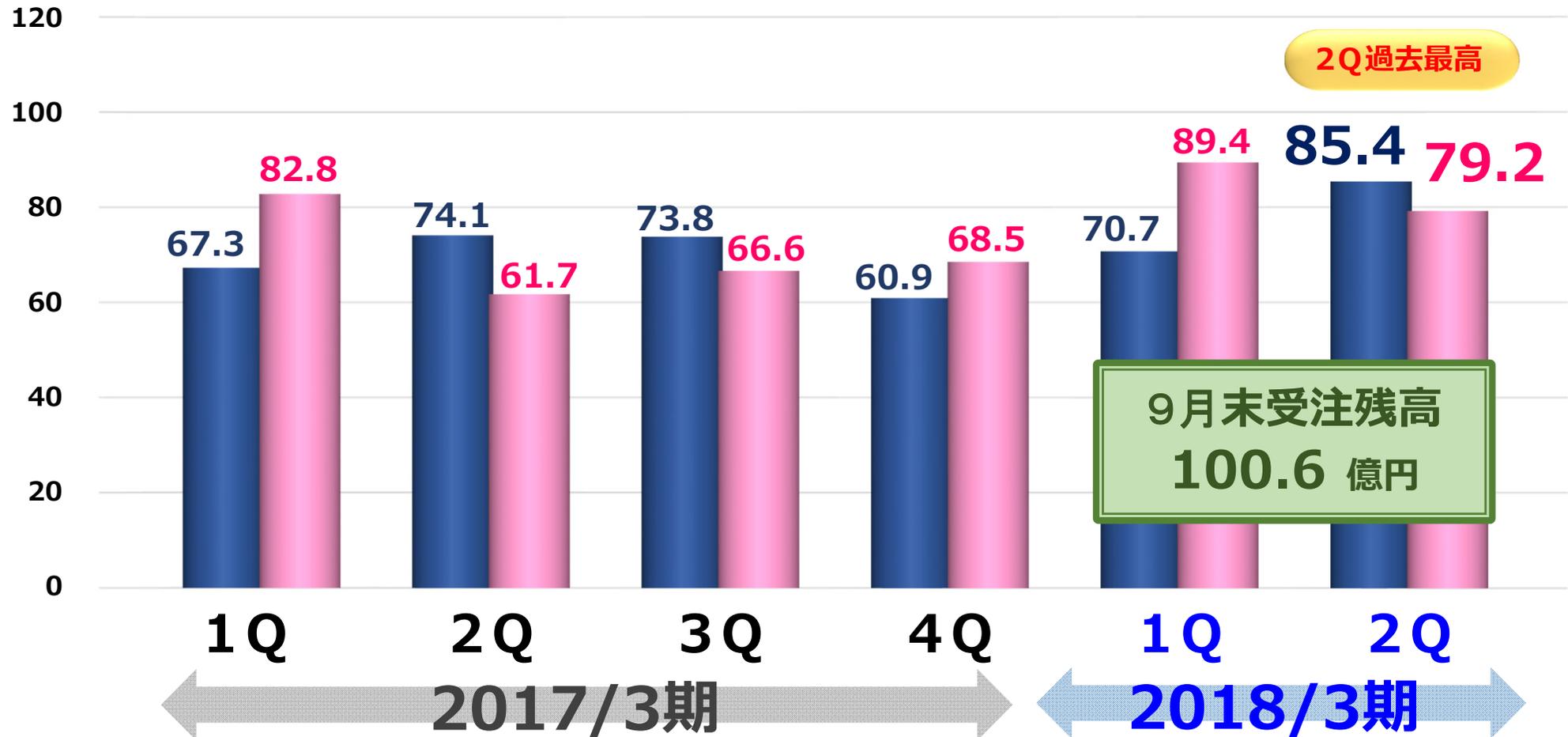
（単位：百万円）



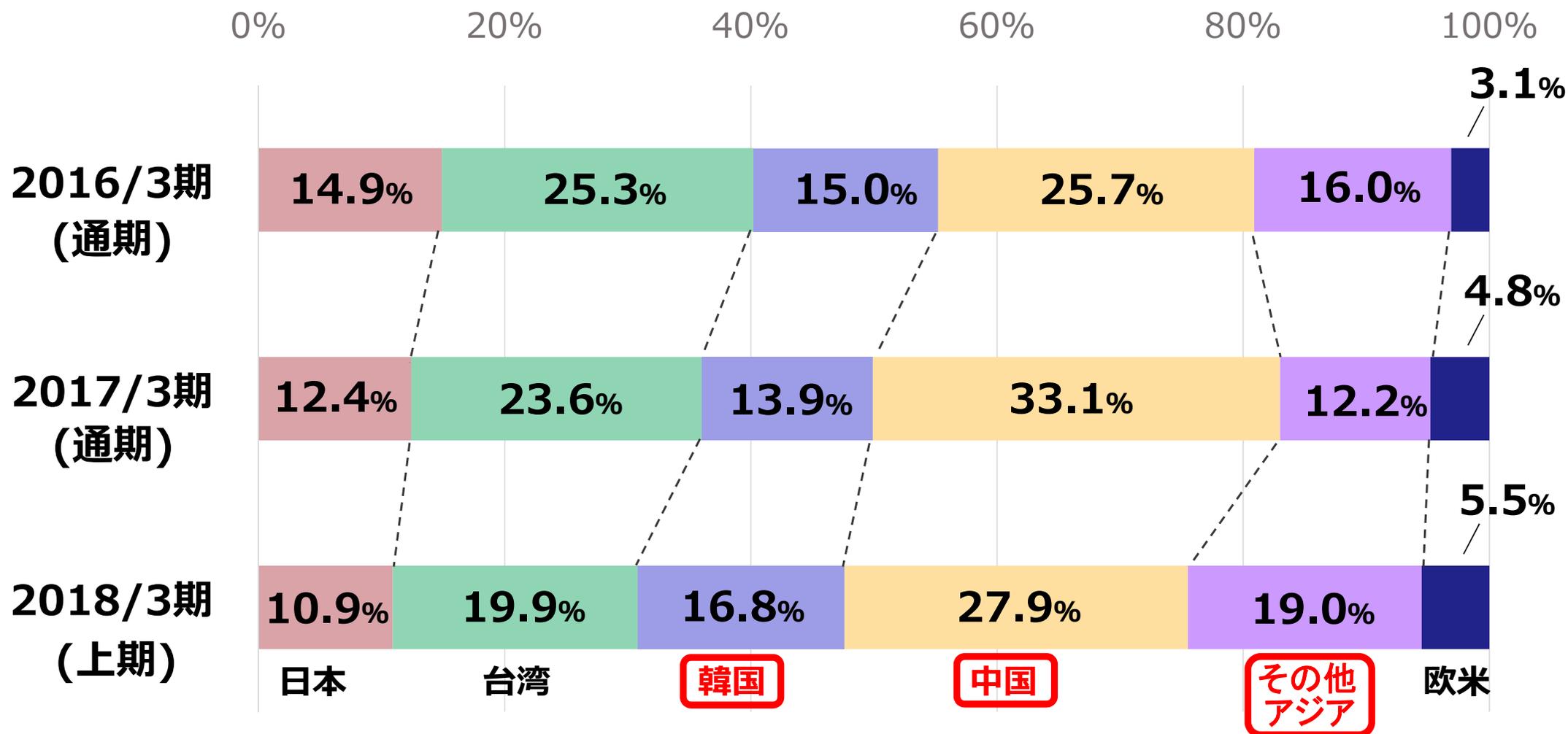
# 受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高



# 地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）



# 2018年3月期 第2四半期セグメント別売上高 (前年比)

(単位：億円)

	2017/3期 2 Q実績	2018/3期 2 Q実績	増減額	前年比
売上高	141.5	156.0	+ 14.5	+ 10.3%
半導体事業	117.6	126.1	+ 8.5	+ 7.2%
化成品事業	5.9	6.7	+ 0.8	+ 13.6%
新事業	18.0	23.2	+ 5.2	+ 28.9%

# 2018年3月期 第2四半期セグメント別売上高 (計画比)

(単位：億円)

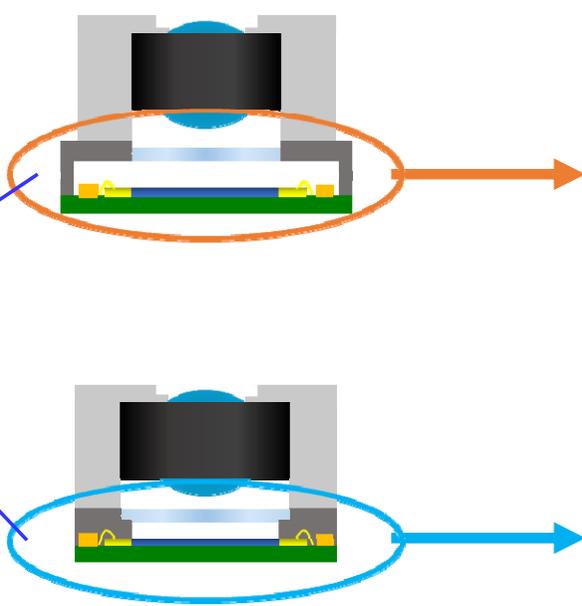
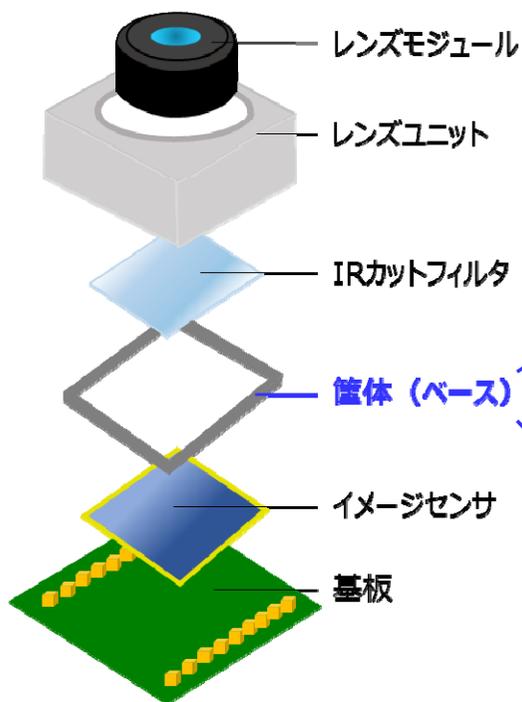
	2 Q計画	2 Q実績	増減額	計画比
売上高	145.0	156.0	+ 11.0	+ 7.6%
半導体事業	119.1	126.1	+ 7.0	+ 5.9%
化成品事業	6.0	6.7	+ 0.7	+ 11.7%
新事業	19.9	23.2	+ 3.3	+ 16.6%

# 2018年3月期 第2四半期トピック

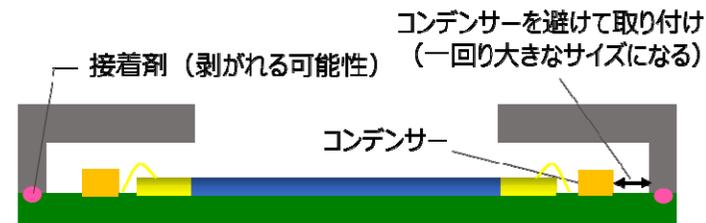
半導体事業

## スマートフォン用カメラモジュール需要の増加

当社のモルディング技術が新しい製造プロセスを確立



### 旧 インジェクション成形による筐体 (ベース)



### 新 モルディングによる筐体 (ベース)



カメラモジュールのコンパクト化、信頼性向上に寄与

# 2018年3月期 第2四半期トピック

化成品事業

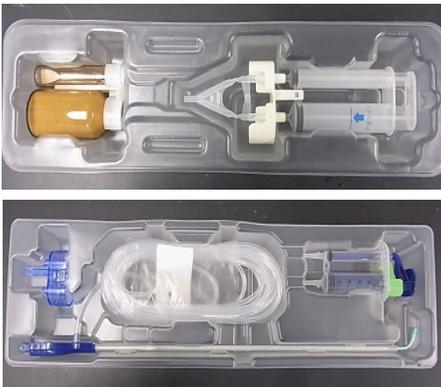
## アドスプレー（癒着防止スプレー）の量産開始

厚生労働省許認可機関より医薬品生産・組立認可

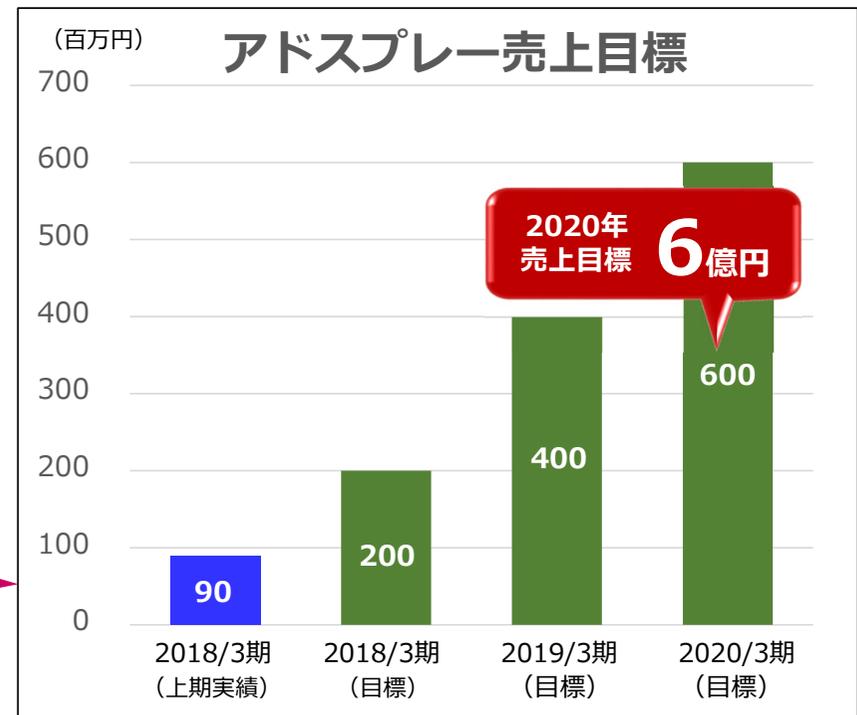
※テルモ株式会社 第102期上半期  
株主通信より抜粋(一部当社加工)



■ 実際の当社製造製品



国内初の  
スプレー式  
癒着防止材



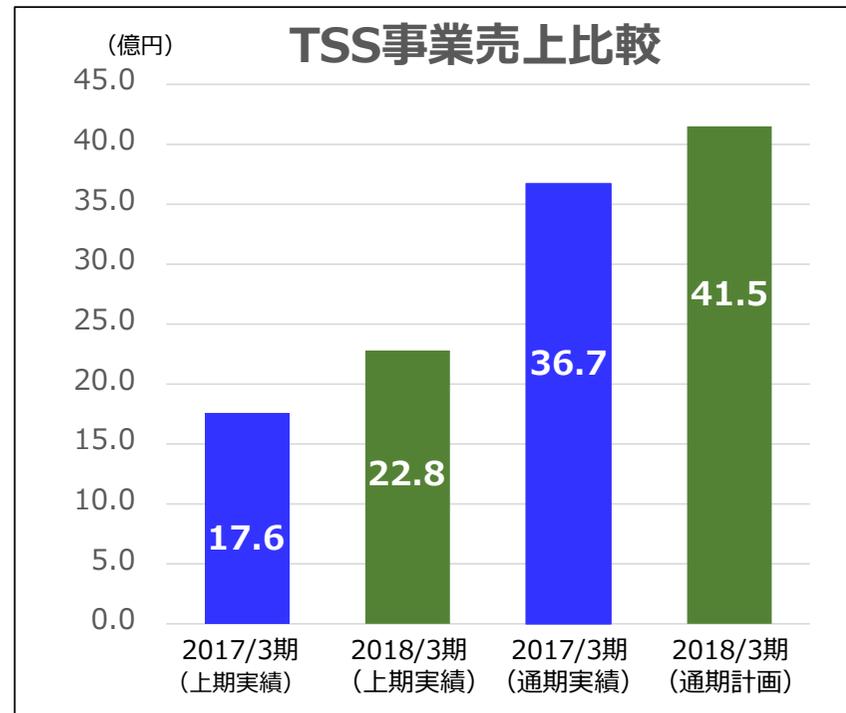
# 2018年3月期 第2四半期トピック

新事業

## TSS事業の浸透による売上増加

世界のモールドプロセスをTOWAに！！

★ TOWA韓国による改造ビジネス好調！！



# 本日の主な説明内容

1. 2018年3月期 上期実績
2. **2018年3月期 通期見込**
3. 2018年3月期 下期取組み

# 2018年3月期 通期 連結業績予想（修正）

（単位：億円）

	期初計画	修正予想 (11/6公表)	増減額	計画比
売上高	295.0	306.0	+ 11.0	+ 3.7%
営業利益	40.0	44.9	+ 4.9	+ 12.3%
経常利益	41.5	45.2	+ 3.7	+ 8.9%
当期純利益	28.5	30.5	+ 2.0	+ 7.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

# 2018年3月期 セグメント別売上高計画（修正）

（単位：億円）

	期初計画	修正予想 (11/6公表)	増減額	計画比
売上高	295.0	306.0	+ 11.0	+ 3.7%
半導体事業	242.0	249.0	+ 7.0	+ 2.9%
化成品事業	13.0	13.7	+ 0.7	+ 5.4%
新事業	40.0	43.3	+ 3.3	+ 8.3%

# 2018年3月期 配当計画

	期初計画	修正予想 (11/6公表)
配 当	16.0 円	16.0 円

※配当方針「安定・継続配当」に基づき、16.0円に変更なし。  
なお、中間配当は見送りとさせていただきます。

## 本日の主な説明内容

1. 2018年3月期 上期実績
2. 2018年3月期 通期見込
3. **2018年3月期 下期取組み**

# 2018年3月期 下期取り組み

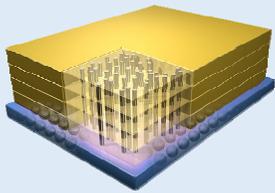
半導体事業

## コンプレッション成形技術によるプロセス提案

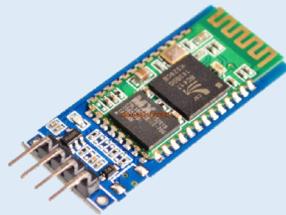
### PMCシリーズ



### 次世代開発装置



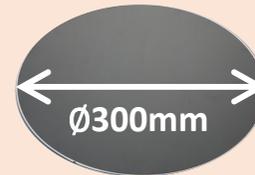
3D-IC



モジュール  
(System in a Package)

データセンター・スマートフォン・IoT

### CPMシリーズ



ウエハ



パネル



ガラスパネル

大判化

# 2018年3月期 下期取り組み

半導体事業

新事業

## TOWA韓国プライベートショー&ラボ設置



### 【日程】

2017年11月13日~17日

### 【展示内容】

CPM1080・PMC1040-D・YPM1080-SP  
FMS3040 等

プライベートショー終了後も  
**ラボ機能として常設**

# 2018年3月期 下期取り組み

半導体事業

## TOWAM新工場建設予定地の契約締結（予定）

新事業

契約先	Penang Development Corporation (ペナン開発公社)
土地面積	9 エーカー (約36,421㎡)
契約期間	60年
契約締結日	2018年1月 (予定)
借地料総額	15,681千マレーシアリングgit (約418百万円)

- CPM1180専用ライン
- 部品製作専用ライン
- 改造ビジネス



**取得候補地**  
**Batu Kawan**  
 工業団地内

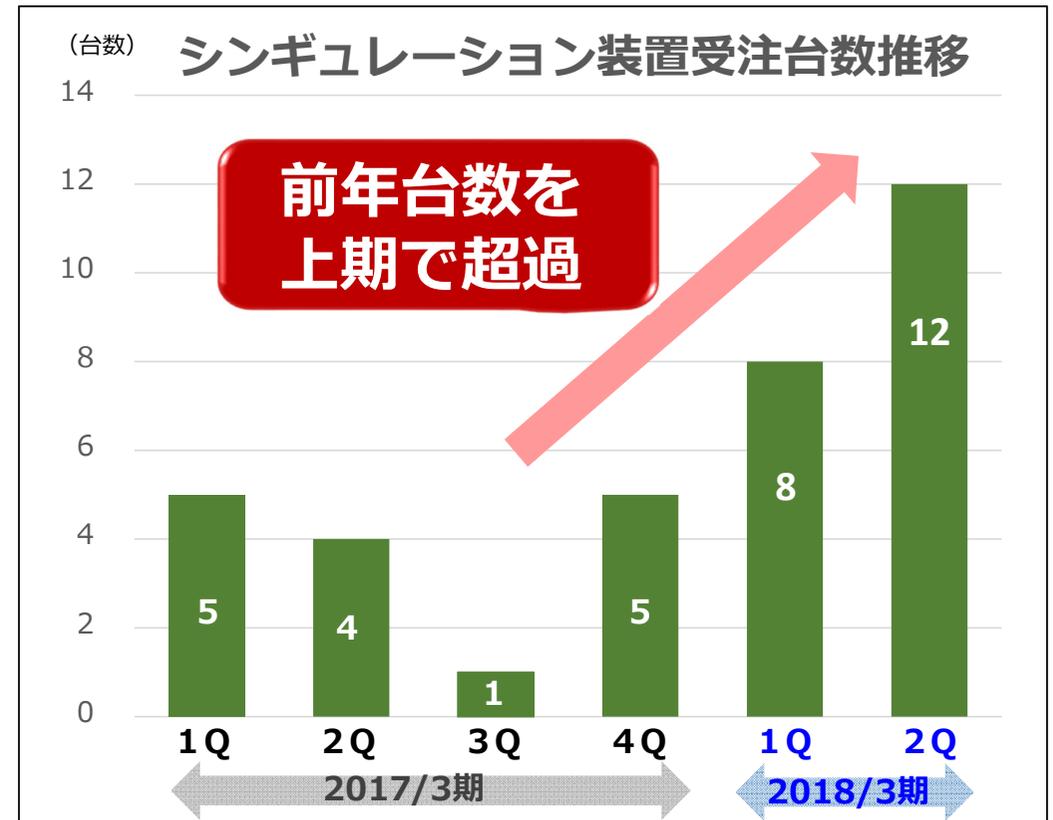
PEMBANGUNAN BANDAR CASSIA DI BATU KAWAN

# 2018年3月期 下期取り組み

半導体事業

## シンギュレーションの市場シェア拡大

- 顧客ニーズへの柔軟な対応
- 高品質保証体制
- 商品ラインナップの充実
- TSSのきめ細やかなサービス



# 2018年3月期 下期取り組み

## 新事業

## TEN-Systemの導入先を拡大



### 稼働率UP

#### ■ 稼働監視

- ・装置の稼働状況、稼働率を監視
- ・お客様に最適な運転状況を提案

### 運用の効率化

#### ■ 予知保全

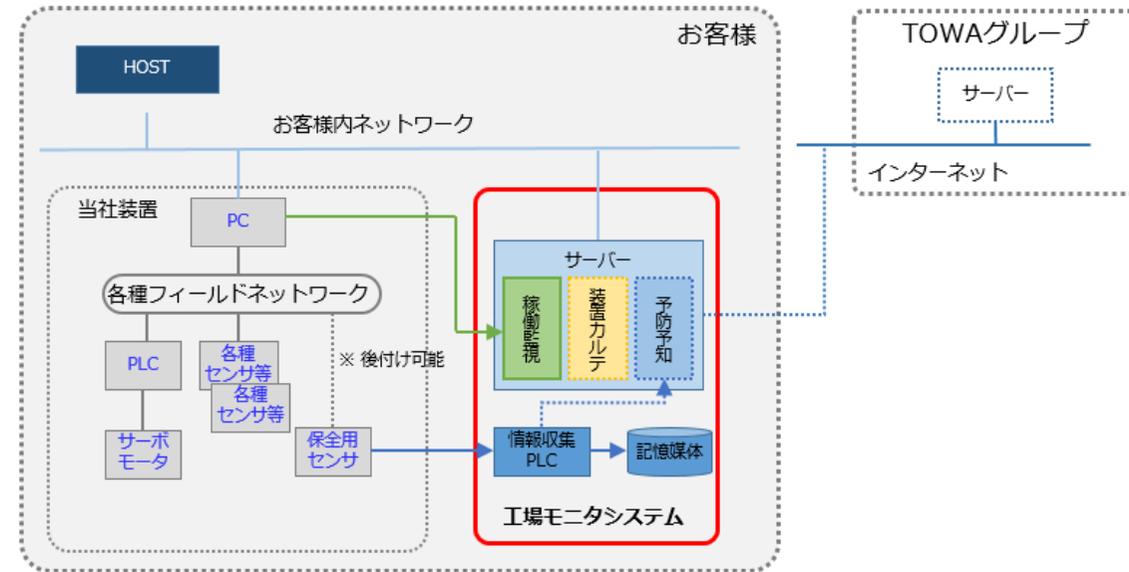
- ・装置から得られる情報を活用し、消耗品、交換部品の監視。
- ・重大トラブルの回避予測、日常点検の自動化などを実現。

### 稼働率UP

### 運用の効率化

#### ■ 装置カルテ

- ・装置の基本情報やメンテナンス、改造などの履歴が参照可能。
- ・装置に関わる情報を一元管理
- ・お客様に効率的なサポートを提供。



**2社導入済み（中国・マレーシアのお客様）**

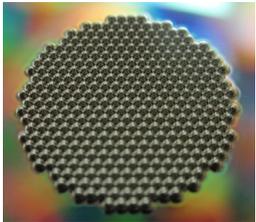
**<国内・海外のお客様数社と商談進行中>**

# 2018年3月期 下期取り組み

新事業

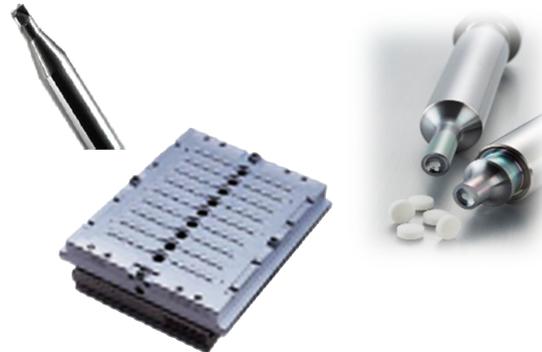
新規事業への積極的投資による生産能力増強

大型EF装置



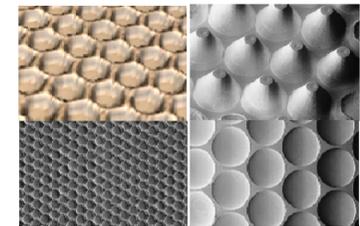
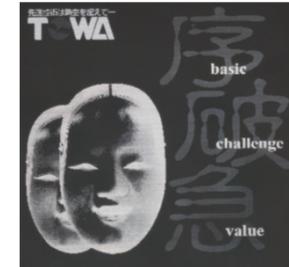
投資金額：69百万円  
設備導入：2017年11月

バンセラ3号機



投資金額：1億98百万円  
設備導入：2018年2月

超精密加工機



投資金額：1億円  
設備導入：2018年3月

生産能力は各設備で2～3倍増

# 2018年3月期 下期取り組み

## TOWA10年ビジョン

2014年～2024年

長期テーマ 「ものづくり企業の真価に挑む」

## 第2次中期経営計画

2017年～2019年

テーマ 「エンパワーメントで挑戦と飛躍を」

## 2017年度全社スローガン

2017年

テーマ 「変革がもたらすTOWAの未来」

～ 市場を創造する世界最先端のソリューションカンパニー～

# 質 疑 応 答

ご質問など

ございましたでしょうか … ?

**ご静聴ありがとうございました**